WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 29/792

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/06138

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

12. Februar 1998 (12.02.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE97/01431

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. Juli 1997 (08.07.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 31 146.2

1. August 1996 (01.08.96)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacher Platz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): REISINGER, Hans [DE/DE]; Eibseestrasse 14, D-82031 Grünwald (DE). STENGL, Reinhard [DE/DE]; Bergstrasse 3, D-86391 Stadtbergen (DE). GRÜNING, Ulrike [DE/US]; 1580 Route 52, ZIP 33a, Hopewell Junction, NY 12533 (US). WENDT, Hermann [DE/DE]; Am Weichselgarten 49, D-85630 Grasbrunn (DE). WILLER, Josef [DE/DE]; Friedrich-Fröbel-Strasse 6, D-85521 Riemerling (DE). LEHMANN, Volker [DE/DE]; Geyerspergerstrasse 53. D-80689 München (DE). FRANOSCH, Martin [DE/DE]; Helmut-Kautner-Strasse 27, D-81739 München (DE). SCHĀFER, Herbert [DE/DE]; Lerchenstrasse 33, D-85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE). KRAUTSCHNEIDER, Wolfgang [DE/DE]; Am Oberfeld 50, D-82104 Hohenthann (DE). HOFMANN, Franz [DE/DE]; Herbergstrasse 25b. D-80995 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC. NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: NON-VOLATILE STORAGE CELL

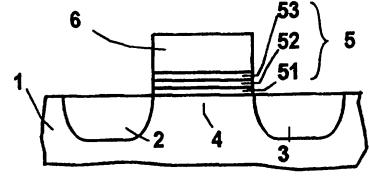
(54) Bezeichnung: NICHTFLÜCHTIGE SPEICHERZELLE

(57) Abstract

The invention concerns a non-volatile storage cell having a MOS transistor which, as gate dielectric, comprises a triple dielectric layer (5) consisting of a first silicon oxide layer (51), a silicon nitride layer (52) and a second silicon oxide layer (53). The MOS transistor gate electrode comprises p*-doped silicon such that, when a negative voltage is applied to the gate electrode, holes tunnel predominantly from the channel area (4) through the first silicon oxide layer (51) and into the silicon nitride layer (52).

(57) Zusammenfassung

Eine nichtflüchtige Speicherzelle umfaßt einen MOS Transistor, der als Gatedielektrikum eine dielektrische Dreifachschicht (5) mit einer ersten Siliziumoxidschicht (51), einer Siliziumnitridschicht (52) und einer zweiten Siliziumoxidschicht (53) aufweist. Die Gateelektrode des MOS-Transistors umfaßt p+-dotiertes Silizium, so daß bei Anliegen einer negativen Spannung an der Gateelektrode hauptsächlich Löcher aus dem Kanalbereich (4) durch die erste Siliziumoxidschicht (51) in die Siliziumnitridschicht (52) tunneln.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	Si	Slowenien
AM	Amnenien	FI	Finnland	l.T	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Osterreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco '	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK-	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Turkci
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	ΙE	frland	MN	Mongolci	UA	Ukraine
BR	Brasilien	(L	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	ſS	island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	03	Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	υz	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
СМ	Kamerun		Korea	PL	Polen		ZHIO40WE
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO			and any selection
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation	•	
					The second of the second second		

SD SE SG

Sudan Schweden

Singapur

DE

DΚ

EE

Deutschland

Dänemark

Estland

LK

LR

Sri Lanka

Liberia

Liechtenstein

. 1.

1

Beschreibung

Nichtflüchtige Speicherzelle.

Speicherzellen, sogenannte SONOS-Zellen oder MNOS-Zellen, vorgeschlagen worden, die jeweils einen speziellen MOS-Transistor umfassen (siehe zum Beispiel Lai et al, IEDM Tech. Dig. 1986, Seite 580 bis 583). Der MOS-Transistor umfaßt ein Gatedielektrikum, das mindestens eine Siliziumnitridschicht unterhalb der Gateelektrode und eine SiO2-Schicht zwischen der Siliziumnitridschicht und dem Kanalbereich umfaßt. Zur Speicherung der Information werden Ladungsträger in der Siliziumnitridschicht gespeichert.

15

Die Dicke der SiO2-Schicht beträgt in diesen nichtflüchtigen Speicherzellen maximal 2,2 nm. Die Dicke der Si3N4-Schicht beträgt in modernen SONOS-Speichern üblicherweise etwa 10 nm. Zwischen der Siliziumnitridschicht und der Gateelektrode ist meist eine weitere SiO₂-Schicht vorgesehen, die eine Dicke 20 von 3 bis 4 nm aufweist. Diese nichtflüchtigen Speicherzellen sind elektrisch schreib- und löschbar. Beim Schreibvorgang wird an die Gateelektrode eine solche Spannung angelegt, daß Ladungsträger aus dem Substrat durch die maximal 2,2 nm dicke SiO2-Schicht in die Siliziumnitridschicht tunneln. Zum Lö-25 schen wird die Gateelektrode so beschaltet, daß die in der Siliziumnitridschicht gespeicherten Ladungsträger durch die maximal 2,2 nm dicke SiO2-Schicht in den Kanalbereich tunneln und aus dem Kanalbereich Ladungsträger vom entgegengesetzten Leitfähigkeitstyp durch die SiO2-Schicht in die Siliziumni-30 tridschicht tunneln. Gleichzeitig tunneln Ladungsträger vom ersten Leitfähigkeitstyp aus der Gateelektrode in die Siliziumnitridschicht. Die Schichtdicken werden so bemessen, daß der Ladungsträgertransport zum Kanalbereich im Vergleich zum Ladungsträgertransport aus der Gateelektrode überwiegt. Für 35 den Löschvorgang sind typischerweise Zeiten von 100 ms erforderlich.

Die SONOS-Zellen weisen eine Zeit für den Datenerhalt von ≤ 10 Jahren auf. Diese Zeit ist für viele Anwendungen, zum Beispiel für die Speicherung von Daten in Computern, zu kurz.

5

10

15

20

Für Anwendungen, in denen längere Zeiten für den Datenerhalt gefordert werden, ist es bekannt, als nichtflüchtige Speicher EEPROM-Zellen mit floating gate zu verwenden. In diesen Speicherzellen, die zum Beispiel aus Lai et al, IEDM Tech. Dig. 1986, Seite 580 bis 583 bekannt sind, ist zwischen einer Kontrollgateelektrode und dem Kanalbereich des MOS-Transistors eine Floating Gate Elektrode angeordnet, die vollständig von dielektrischem Material umgeben ist. Auf der Floating Gate Elektrode wird die Information in Form von Ladungsträgern gespeichert. Diese Speicherzellen, die auch als FLOTOX-Zellen bezeichnet werden, sind elektrisch schreib- und löschbar. Dazu wird die Steuergateelektrode mit einem solchen Potential verbunden, das Ladungsträger aus dem Kanalbereich auf die Floating Gate Elektrode fließen (Schreiben) bzw. Ladungsträger von der Floating Gate Elektrode in den Kanalbereich flie-Sen (Löschen). Der Löschvorgang in FLOTOX-Zellen erfordert Zeiten von typisch 100 ms. Die FLOTOX-Zellen weisen Zeiten für den Datenerhalt größer als 150 Jahre auf.

Im Vergleich zu den SONOS-Zellen sind sie jedoch kompliziert im Aufbau. Ferner ist der Platzbedarf der FLOTOX-Zellen im Vergleich zu den SONOS-Zellen größer, da die Steuergateelektrode die Floating Gate Elektrode seitlich überlappen muß. Schließlich ist die sogenannten Radiation hardness von 30 FLOTOX-Zellen begrenzt. Unter Radiation hardness wird die Unempfindlichkeit der gespeicherten Ladung gegenüber äußeren Strahlungsquellen und/oder elektromagnetischen Feldern be-

35 Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine nichtflüchtige Speicherzelle anzugeben, die für den Löschvorgang Zeiten unter 1 s benötigen, die einfach aufgebaut ist und in großer

zeichnet.

WO 98/06138 PCT/DE97/01431

3

Packungsdichte integriert werden kann und die im Vergleich zu den FLOTOX-Zellen eine verbesserte Radiation hardness aufweist.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Speicherzelle nach Anspruch 1. Weitere Ausgestaltungen gehen aus den Unteransprüchen hervor.

Die nichtflüchtige Speicherzelle umfaßt einen MOS-Transistor
mit Sourcegebiet, Kanalbereich, Draingebiet, Gatedielektrikum
und Gateelektrode, der als Gatedielektrikum eine dielektrische Dreifachschicht aufweist. Die dielektrische Dreifachschicht umfaßt eine erste Siliziumoxidschicht, eine Siliziumnitridschicht und eine zweite Siliziumoxidschicht. Die Siliziumnitridschicht ist zwischen den beiden Siliziumoxidschichten angeordnet. Die Gateelektrode enthält p'-dotiertes Silizium.

Von konventionellen SONOS-Zellen unterscheidet sich die erfindungsgemäße Speicherzelle dadurch, daß die Gateelektrode 20 p+-dotiertes Silizium enthâlt. Im Vergleich zu n-dotiertem Silizium oder Metall, das als Gateelektrode in konventionellen SONOS-Zellen verwendet wird, ist im Idealfall durch die p+-Dotierung die Besetzungswahrscheinlichkeit von elektronischen Zuständen in der Gateelektrode um etwa den Faktor 1020 25 reduziert. Beim Löschvorgang können daher keine Elektronen aus der Gateelektrode in die Siliziumnitridschicht tunneln. Der Löschvorgang der erfindungsgemäßen Speicherzelle erfolgt daher über Tunneln von Löchern aus dem Kanalbereich durch die 30 erste Siliziumoxidschicht in die Siliziumnitridschicht und durch Tunneln von Elektronen aus der Siliziumnitridschicht in den Kanalbereich. Bei konventionellen SONOS-Zellen tunneln zusätzlich Elektronen aus der Gateelektrode in die Siliziumnitridschicht, die beim Löschvorgang ebenfalls neutralisiert werden müssen. Dieser Elektronenstrom wird in der erfindungs-35 gemäßen Speicherzelle dadurch unterdrückt, daß die Zahl der Elektronen in der Gateelektrode durch die Verwendung von p+-

dotiertem Silizium reduziert ist. Die Zeit für den Löschvorgang ist in der erfindungsgemäßen Speicherzelle gegenüber konventionellen Speicherzellen um einen Faktor von ca. 10⁵ reduziert.

5

Gemāß einer Ausführungsform der Erfindung weisen die erste Siliziumoxidschicht und die zweite Siliziumoxidschicht jeweils eine Dicke von mindestens 3 nm auf.

Diese Ausführungsform der Erfindung macht sich die Erkenntnis 10 zunutze, daß in konventionellen SONOS-Zellen der Ladungstransport durch die erste Siliziumoxidschicht wegen der Dicke von maximal 2,2 nm hauptsächlich über direktes Tunneln erfolgt. Die Tunnelwahrscheinlichkeit für direktes Tunneln und damit die Stromstärke für den Ladungsträgertransport durch 15 direktes Tunneln und modifiziertes Fowler-Nordheim-Tunneln hängt hauptsächlich von der Dicke der Tunnelbarriere, das heißt der Dicke der ersten Siliziumoxidschicht, und vom elektrischen Feld ab. Da in konventionellen SONOS-Zellen die erste Siliziumoxidschicht maximal 2,2 nm und die zweite Silizi-20 umoxidschicht 3 bis 4 nm dick ist, überwiegt bei elektrischen Feldern unter 10 MV/cm stets der Strom durch direktes Tunneln durch die erste Siliziumoxidschicht. Über diesen direkten Tunnelstrom und modifiziertes Fowler-Nordheim-Tunneln erfolgt 25 sowohl das Schreiben als auch das Löschen der Information, durch entsprechende Beschaltung der Gateelektrode.

Die Ausführungsform der Erfindung macht sich weiterhin die Erkenntnis zunutze, daß auch ohne Beschaltung der Gateelektrode in konventionellen SONOS-Zellen ein Tunnelstrom, der auf direktes Tunneln zurückgeht, durch die erste Siliziumoxidschicht von der Siliziumnitridschicht zum Kanalbereich fließt. Es wurde festgestellt, daß dieser direkte Tunnelstrom für die Zeit für den Datenerhalt bestimmend ist.

35

30

Weiterhin wird die Erkenntnis ausgenutzt, daß die Tunnelwahrscheinlichkeit für direktes Tunneln mit zunehmender Dicke der 5

10

ersten Siliziumoxidschicht stark abnimmt und bei einer Dicke von mindestens 3 nm sehr klein ist.

Da in der erfindungsgemäßen Speicherzelle die erste Siliziumoxidschicht und die zweite Siliziumoxidschicht jeweils mindestens 3 nm dick sind, wird in dieser Speicherzelle ein Ladungsträgertransport aus der Siliziumnitridschicht zur Gateelektrode oder zum Kanalbereich durch direktes Tunneln weitgehend vermieden. Das heißt, in der Siliziumnitridschicht gespeicherte Ladung bleibt praktisch unbegrenzt erhalten. Die Zeit für den Datenerhalt ist in der erfindungsgemäßen Speicherzelle daher deutlich größer als in konventionellen SONOSzellen.

- Vorzugsweise werden die Dicken der ersten Siliziumoxidschicht 15 und der zweiten Siliziumoxidschicht in der erfindungsgemäßen Speicherzelle so gewählt, daß sie sich um einen Betrag im Bereich zwischen 0,5 und 1 nm unterscheiden. Die geringere der beiden Dicken der ersten Siliziumoxidschicht und der zweiten Siliziumoxidschicht liegt dabei im Bereich zwischen 3 und 5 20 nm. Die Dicke der Siliziumnitridschicht beträgt mindestens 5 nm. In dieser Ausführungsform ist die dielektrische Dreifachschicht elektrisch symmetrisch. Durch die unterschiedlichen Dicken der ersten Siliziumoxidschicht und der zweiten Siliziumoxidschicht werden die Austrittsarbeitsunterschiede zwi-25 schen dem Kanalbereich und der Gateelektrode und hauptsächlich die beim Lesebetrieb anliegende, im allgemeinen positive Gatespannung berücksichtigt.
- Da die Dicken der ersten Siliziumoxidschicht und der zweiten Siliziumoxidschicht jeweils mindestens 3 nm betragen, ist die Tunnelwahrscheinlichkeit für direktes Tunneln von Ladungsträgern durch die beiden Siliziumoxidschichten sehr klein. Der Ladungsträgertransport findet beim Schreiben und Lesen nur durch Fowler-Nordheim-Tunneln durch die erste Siliziumoxidschicht bzw. zweite Siliziumoxidschicht statt. Die Stromstärke des Ladungsträgertransports durch Fowler-Nordheim-Tunneln

hängt nur von der Stärke des anliegenden elektrischen Feldes ab. Er ist nicht explizit abhängig von der Dicke der Tunnelbarriere, das heißt der Dicke der ersten Siliziumoxidschicht bzw. zweiten Siliziumoxidschicht.

5

10

15

20

25

30

35

Bei Anlegen einer positiven Spannung an die Gateelektrode uberwiegt das Fowler-Nordheim-Tunneln von Elektronen aus dem Kanalbereich durch die erste Siliziumoxidschicht in die Siliziumnitridschicht. Durch Anlegen einer positiven Spannung an die Gateelektrode wird Information in die Speicherzelle eingeschrieben. Da in der Gateelektrode wegen der Verwendung von p+-dotiertem Silizium die Zahl der Elektronen reduziert ist, überwiegt bei Anliegen einer negativen Spannung an die Gateelektrode das Fowler-Nordheim-Tunneln von Löchern aus dem Kanalbereich durch die erste Siliziumoxidschicht in die Siliziumnitridschicht. Aufgrund der Potentialverhältnisse wäre zwar das Fowler-Nordheim-Tunneln von Elektronen aus der Gateelektrode durch die zweite Siliziumoxidschicht in die Siliziumnitridschicht energetisch günstiger, da jedoch in der Gateelektrode die Zahl der Elektronen reduziert ist, ist der Fowler-Nordheim-Tunnelstrom von Elektronen von der Gateelektrode in die Siliziumnitridschicht vernachlässigbar. Durch Anlegen einer negativen Spannung an die Gateelektrode wird daher die in der Siliziumnitridschicht in Form von Elektronen gespeicherte Information durch das Tunneln von Löchern aus dem Kanalbereich durch die erste Siliziumoxidschicht in die Siliziumnitridschicht gelöscht. Zum Einschreiben bzw. Löschen von Informationen ist ein Spannungspegel von etwa ± 10 V erforderlich. Die Zeiten, die für den Löschvorgang benötigt werden, liegen typischerweise bei 100 ms.

Da in dieser Speicherzelle die Wahrscheinlichkeit für direktes Tunneln durch die erste Siliziumoxidschicht und die zweite Siliziumoxidschicht vernachlässigbar ist, beträgt die Zeit für den Datenerhalt in der Speicherzelle mehr als tausend Jahre.

WO 98/06138 PCT/DE97/01431

7

Zum Einschreiben von Information in diese Speicherzelle wird eine Spannung von + 10 V angelegt. Zum Lesen der Information wird eine Spannung von 3 V angelegt.

5 Soll die Speicherzelle mit positiver Lesespannung betrieben werden, so weist die erste Siliziumoxidschicht eine geringere Dicke als die zweite Siliziumoxidschicht auf. Soll die Speicherzelle mit negativer Lesespannung betrieben werden, so weist die zweite Siliziumoxidschicht eine geringere Dicke als die erste Siliziumoxidschicht auf.

Die Speicherzelle wird, wie allgemein üblich, in Speicherzellenanordnungen integriert, die matrixförmig eine Vielzahl identischer Speicherzellen aufweist.

15

20

Da die Speicherzelle keine Floating Gate Elektrode aufweist, ist ihre Radiation hardness größer als für die vergleichbare FLOTOX-Zelle. Der MOS-Transistor in der Speicherzelle kann sowohl als planarer als auch als vertikaler MOS-Transistor ausgebildet werden.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Ausführungsbeispiele und der Figuren näher erläutert.

- 25 Figur 1 zeigt eine Speicherzelle mit einem planaren MOS-Transistor.
 - Figur 2 zeigt eine Speicherzelle mit einem vertikalen MOS-Transistor.

30

35

In einem Substrat 1, das mindestens im Bereich einer Speicherzelle monokristallines Silizium umfaßt, sind ein Sourcegebiet 2 und ein Draingebiet 3, die zum Beispiel n-dotiert sind, vorgesehen. Zwischen dem Sourcegebiet 2 und dem Draingebiet 3 ist ein Kanalbereich 4 angeordnet. Oberhalb des Kanalbereichs 4 ist eine dielektrische Dreifachschicht 5 angeordnet, die eine erste SiO₂-Schicht 51, eine Si₃N₄-Schicht 52

10

15

und eine zweite SiO₂-Schicht 53 umfaßt. Die erste SiO₂-Schicht 51 ist an der Oberfläche des Kanalbereichs 4 angeordnet und weist eine Dicke von 3 bis 5 nm, vorzugsweise 4 nm auf. An der Oberfläche der ersten SiO₂-Schicht 51 ist die Si₃N₄-Schicht 52 angeordnet. Sie weist eine Dicke von mindestens 5 nm, vorzugsweise 8 nm auf. An der Oberfläche der Si₃N₄-Schicht 52 ist die zweite SiO₂-Schicht 53 angeordnet, deren Dicke um 0,5 bis 1 nm größer als die Dicke der ersten SiO₂-Schicht 51 ist, das heißt im Bereich zwischen 3,5 und 6 nm, vorzugsweise bei 4,5 bis 5 nm liegt.

Auf der Oberfläche der dielektrischen Dreifachschicht 5 ist eine Gateelektrode 6 aus p*-dotiertem Polysilizium angeordnet. Die Gateelektrode 6 weist eine Dicke von zum Beispiel 200 nm und eine Dotierstoffkonzentration von zum Beispiel 5 x 10^{20} cm⁻³ auf.

Ein Halbleiterschichtaufbau 11 aus zum Beispiel monokristallinem Silizium umfaßt in vertikaler Aufeinanderfolge ein Sourcegebiet 12, ein Kanalgebiet 14 und ein Draingebiet 13 20 (siehe Figur 2). Das Sourcegebiet 12 und das Draingebiet 13 sind zum Beispiel n-dotiert mit einer Dotierstoffkonzentration von 10²¹ cm⁻³. Das Kanalgebiet 14 ist zum Beispiel pdotiert mit einer Dotierstoffkonzentration von $10^{17}~\mathrm{cm}^{-3}$. Das Sourcegebiet 12, das Draingebiet 13 und das Kanalgebiet 14 25 weisen eine gemeinsame Flanke 110 auf, die vorzugsweise senkrecht oder leicht geneigt zur Oberfläche des Halbleiterschichtaufbaus 11 verläuft. Die Flanke 110 kann sowohl die Flanke eines Grabens oder einer Stufe in einem Substrat als auch die Flanke einer erhabenen Struktur, zum Beispiel einer 30 Mesastruktur sein.

An der Flanke 110 ist eine dielektrische Dreifachstruktur 15 angeordnet, die eine erste SiO₂-Schicht 151, eine Si₃N₄
35 Schicht 152 und eine zweite SiO₂-Schicht 153 umfaßt. Die Oberfläche der zweiten SiO₂-Schicht 153 ist mit einer Gateelektrode 16 bedeckt. Die Gateelektrode 16 ist zum Beispiel

10

in Form eines Spacers aus p'-dotiertem Polysilizium mit einer Dotierstoffkonzentration von 5 x 10^{20} cm⁻³ gebildet. Die zweite SiO₂-Schicht 153 weist eine Dicke von zum Beispiel 3 bis 5 nm, vorzugsweise 4 nm auf. Die Si₃N₄-Schicht 152 weist eine Dicke von mindestens 5 nm, vorzugsweise 8 nm auf. Die erste SiO₂-Schicht 151 ist um 0,5 bis 1 nm dicker als die zweite SiO₂-Schicht 153, das heißt, sie weist eine Dicke zwischen 3,5 und 6 nm auf. Vorzugsweise weist sie eine Dicke von 4,5 nm auf. Die Dicken der ersten SiO₂-Schicht 151, der Si₃N₄-Schicht 152 sowie der zweiten SiO₂-Schicht 153 sind jeweils senkrecht zur Flanke 110 gemessen.

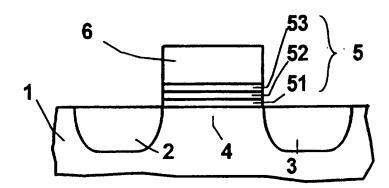
Patentansprüche

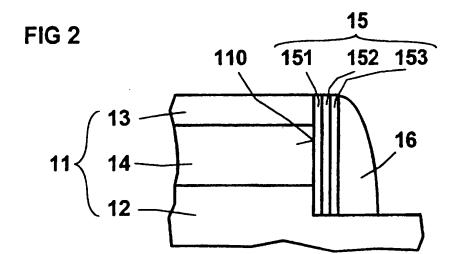
- 1. Nichtflüchtige Speicherzelle
- 5 mit einem MOS-Transistor, der als Gatedielektrikum eine dielektrische Dreifachschicht (5) mit einer ersten Siliziumoxidschicht (51), einer Siliziumnitridschicht (52) und einer zweiten Siliziumoxidschicht(53) aufweist,
- wobei der MOS-Transistor eine Gateelektrode (6) aufweist, die p+-dotiertes Silizium enthält.
- Speicherzelle nach Anspruch 1,
 bei der die erste Siliziumoxidschicht(51) und die zweite Siliziumoxidschicht(53) jeweils mindestens 3 nm dick sind.
 - 3. Speicherzelle nach Anspruch 1 oder 2,
- bei der die Differenz der Dicken der ersten Siliziumoxid-20 schicht(51) und der zweiten Siliziumoxidschicht(53) im Bereich zwischen 0,5 nm und 1 nm liegt,
 - bei der die geringere der Dicken der ersten Siliziumoxidschicht(51) und der zweiten Siliziumoxidschicht(53) im Bereich zwischen 3 nm und 5 nm liegt,
 - bei der die Dicke der Siliziumnitridschicht (52) mindestens
 5 nm beträgt.
- 30 4. Speicherzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der das p'-dotierte Silizium in der Gateelektrode (6) eine Dotierstoffkonzentration von mindestens 1×10^{20} cm⁻³ aufweist.

35

25

FIG 1





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interna il Application No PCT/DE 97/01431

A. CLASSI IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L29/792				
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ion and IPC			
	SEARCHED sourcentation searched (classification system followed by classification	n symbols)			
IPC 6	HO1L		••		
Documenta	tion searched other than minimum doournentation to the extent that su	oh documents are included in the fields sea	rohed		
	· ·	-			
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.		
Α .	US 5 436 481 A (EGAWA ET AL.) 25 see column 8, line 32 - column 9		1-3		
A	US 4 151 537 A (GOLDMAN ET AL.) 2 1979 see abstract; figure 1	1			
A	US 5 311 049 A (TSURUTA) 10 May 3 see column 3, line 53-64	1994	1-3		
Α	EP 0 597 124 A (CITIZEN WATCH CO May 1994 see column 12, line 46 - column	1,2			
Fun	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	1 annex.		
"A" docum consi "E" earlier filing "L" docum which citatic "O" docum other "P" docum later (ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the International filing date but than the priority date claimed	To later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family			
	29 October 1997	Date of mailing of the international sear	·		
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Baillet, B			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermation on patent family members

Interna | Application No PCT/DE 97/01431

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5436481 A	25-07-95	JP 6224416 A JP 6224417 A JP 6283714 A	12-08-94 12-08-94 07-10-94
US 4151537 A	24-04-79	NONE	
US 5311049 A	10-05-94	JP 5110114 A	30-04-93
EP 597124 A	18-05-94	JP 6283723 A JP 5335591 A JP 6053519 A WO 9324959 A US 5496753 A	07-10-94 17-12-93 25-02-94 09-12-93 05-03-96

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna les Aktenzeichen
PCT/DE 97/01431

A. KLASSII IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L29/792	1	:
Nach der Im	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
B RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 6	H01L	·	
Recherohier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherohe konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suohb a griffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 436 481 A (EGAWA ET AL.) 25 siehe Spalte 8, Zeile 32 - Spalte 42	.Juli 1995 e 9, Zeile	1-3
A	US 4 151 537 A (GOLDMAN ET AL.) 3 1979 siehe Zusammenfassung; Abbildung	1	
A	US 5 311 049 A (TSURUTA) 10.Mai siehe Spalte 3, Zeile 53-64	1-3	
А	EP 0 597 124 A (CITIZEN WATCH CO 18.Mai 1994 siehe Spalte 12, Zeile 46 - Spal Zeile 1	1,2	
			·
	lere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	L
* Besonder *A* Veröffe aber n *E* ätteres Anme *L* Veröffe soheir ander aunge *O* Veröffe eine B *P* Veröffe dem b	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen ; inttichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch enst am oder nach dem internationalen interdatum veröffentlicht worden ist. inttichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie blührt) intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht intlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach besanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlichter Tätigkeit beruhend betre *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben **E** Veröffentlichung, die Mitglied derselben **E*** Veröffentlichung, die Mitglied derselben **E**** Veröffentlichung, die Mitglied derselben **E**********************************	tworden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden itung; die beanspruchte Erfindung shung nicht als neu oder auf sohtet werden itung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist.
}	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum dea internationalen Re	
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentaint, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Baillet, B	

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna les Aktenzeichen
PCT/DE 97/01431

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5436481 A	25-07-95	JP 6224416 A JP 6224417 A JP 6283714 A	12-08-94 12-08-94 07-10-94
US 4151537 A	24-04-79	KEINE	
US 5311049 A	10-05-94	JP 5110114 A	30-04-93
EP 597124 A	18-05-94	JP 6283723 A JP 5335591 A JP 6053519 A WO 9324959 A US 5496753 A	07-10-94 17-12-93 25-02-94 09-12-93 05-03-96

	•	12			4.			ter :		
						* - \$	•			
•		. :		The state of the s				\$	ļ	
			1 4			• •				
					•					
			. 6							
*		,								
-t.					-	ta in the second				
•					٠.			West.		6
									-	
4 										1.04
							e reger			
					1	.*		. No. 1		
Y.					•		en e		· 	
										٠.
·									15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	
									•	
,									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,
·										•
							AMIN. S.			-
*				Army Commencer C						. d
į										
*									∳ 1	
	**									
į.	9. -0.3									
K.:										
€a.					* <u>*</u>		en e			
1						i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			• ;	
r F				et en						
6 					,					
						•				
>										
				•	. 1				•	
			3-	and the state of t	ليبي مواحدوريهم					